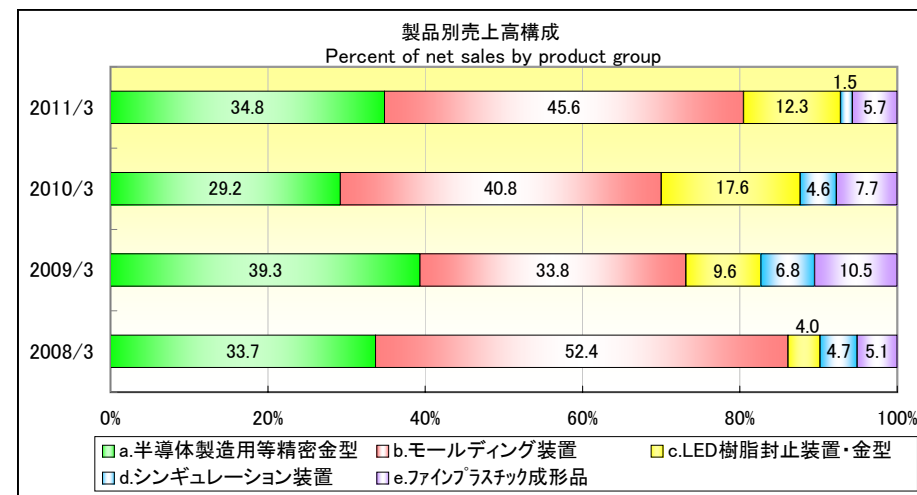
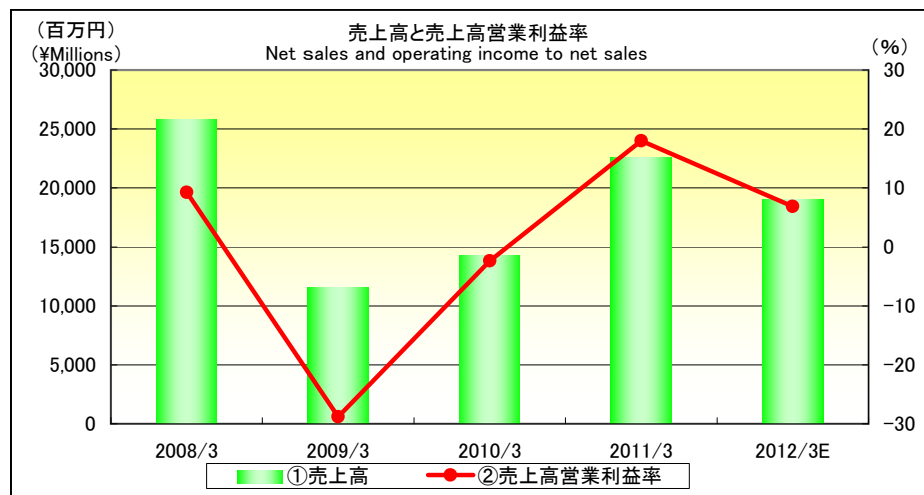


2012年3月期 第1四半期決算補足資料 (2011年8月)



I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



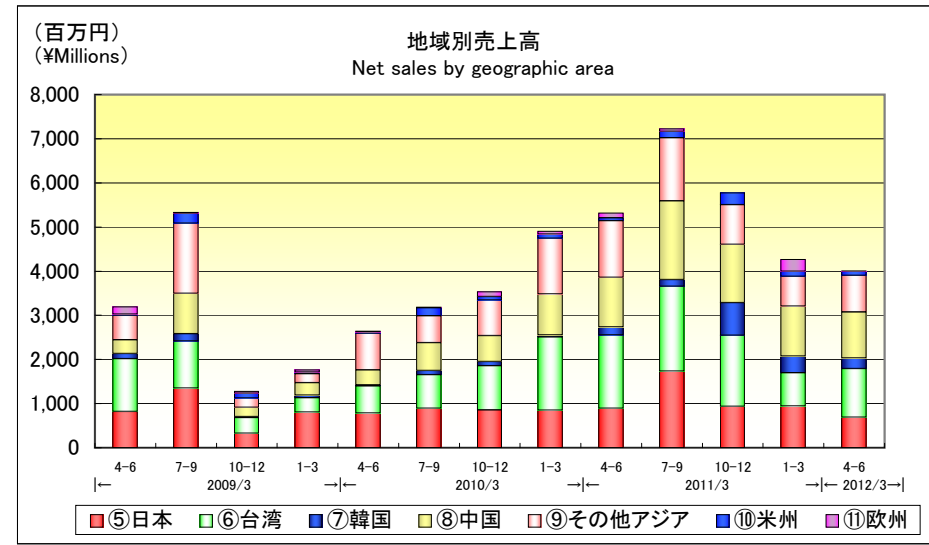
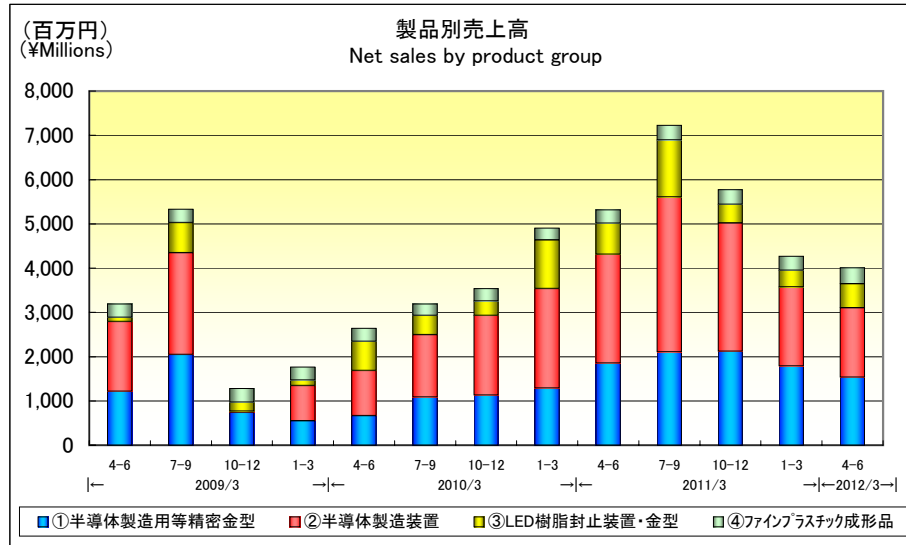
a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED
d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

決算期		2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2011/6	2012/3E
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions						
売上高	①Net sales	25,753	11,577	14,274	22,592	4,009	19,000
営業利益	Operating income	2,381	-3,337	-338	4,067	405	1,300
経常利益	Ordinary income	2,125	-3,677	-345	4,064	388	1,200
当期純利益	Net income	2,118	-4,163	-330	3,751	385	540
総資産	Total assets	34,360	27,949	26,738	27,288	26,444	-
純資産	Net assets	16,394	11,089	11,091	14,771	14,835	-
1株当たり指標	Per share data						
1株当たり当期純利益	Net income per share	84.70	-166.45	-13.19	150.00	15.41	21.59
諸指標	Data						
自己資本当期純利益率	Return on equity	13.5	-30.3	-3.0	29.0	2.6	-
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	6.1	-11.8	-1.3	15.0	1.4	-
売上高営業利益率	②Operating income to net sales	9.2	-28.8	-2.4	18.0	10.1	6.8
自己資本比率	Equity ratio	47.7	39.7	41.5	54.1	56.1	-

(単位:百万円/¥Millions)

	2010/9	2011/9E
売上高	12,544	9,000
営業利益	2,691	550
経常利益	2,625	500
当期純利益	2,515	-110
総資産	28,378	-
純資産	13,291	-
1株当たり当期純利益	100.55	-4.40
自己資本当期純利益率	20.6	-
総資産経常利益率	9.5	-
売上高営業利益率	21.5	6.1
自己資本比率	46.8	-

II. 四半期売上動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



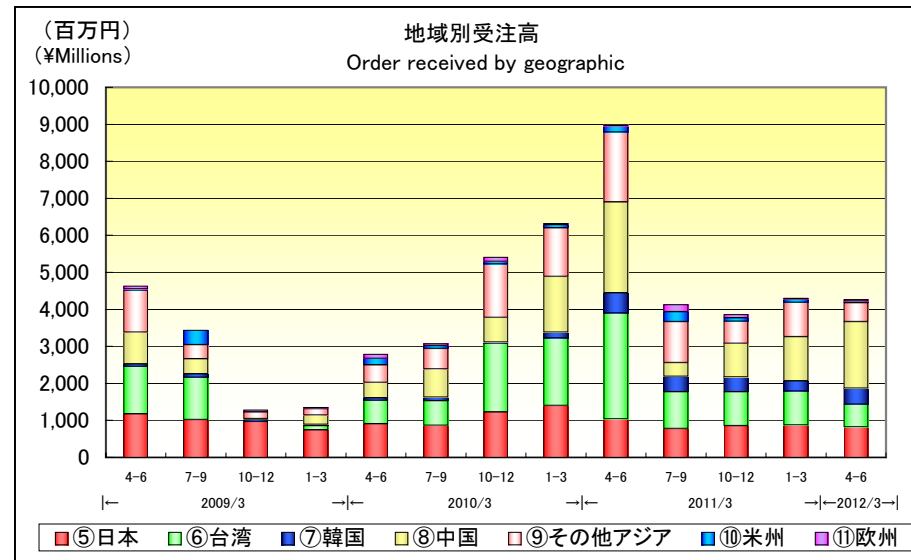
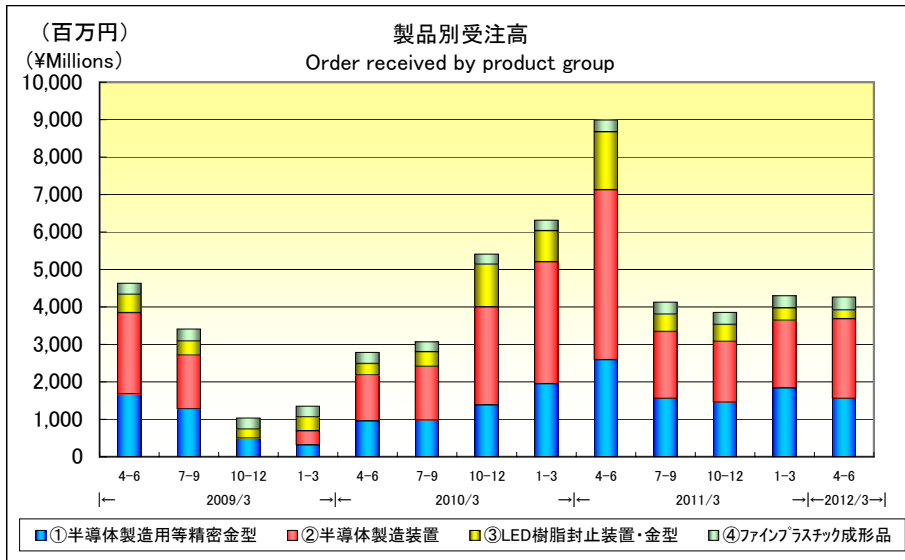
製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6
売上高合計 Total sales	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,218	2,046	739	547	4,552	665	1,086	1,127	1,287	4,167	1,852	2,104	2,121	1,787	7,866	1,537
半導体製造装置 ②Semiconductor manufacturing equipment	1,575	2,299	29	796	4,700	1,021	1,407	1,801	2,253	6,484	2,462	3,499	2,902	1,786	10,651	1,568
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	95	681	202	128	1,107	659	435	325	1,100	2,520	698	1,290	420	377	2,786	544
ファインプラスチック成形品 ④Engineering plastic molded products	302	307	310	295	1,217	293	261	283	263	1,102	304	332	332	319	1,289	359
月平均	1,064	1,778	428	589	965	880	1,063	1,179	1,635	1,190	1,772	2,409	1,926	1,424	1,883	1,336

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6
売上高合計 Total sales	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009
日本 ⑤Japan	820	1,347	329	805	3,302	782	892	856	847	3,379	889	1,735	936	943	4,507	688
アジア太平洋 Asia pacific	2,177	3,740	794	876	7,587	1,811	2,100	2,492	3,900	10,305	4,253	5,290	4,572	2,938	17,060	3,215
(内 台湾) ⑥Taiwan	1,195	1,067	355	325	2,943	618	763	1,002	1,660	4,044	1,661	1,920	1,611	751	5,945	1,103
(内 韓国) ⑦Korea	118	166	18	58	362	22	92	92	45	253	187	152	737	380	1,458	237
(内 中国) ⑧China	309	919	209	287	1,726	341	635	585	926	2,490	1,125	1,786	1,319	1,130	5,363	1,050
(内 その他アジア) ⑨Other asia	553	1,587	210	204	2,555	829	608	811	1,267	3,516	1,279	1,431	904	675	4,291	823
米州 ⑩America	31	226	115	36	409	29	182	74	95	382	70	145	268	117	602	94
欧州 ⑪Europe	163	21	44	49	277	17	14	113	62	207	103	55	0	270	423	10

Ⅲ. 四半期受注動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



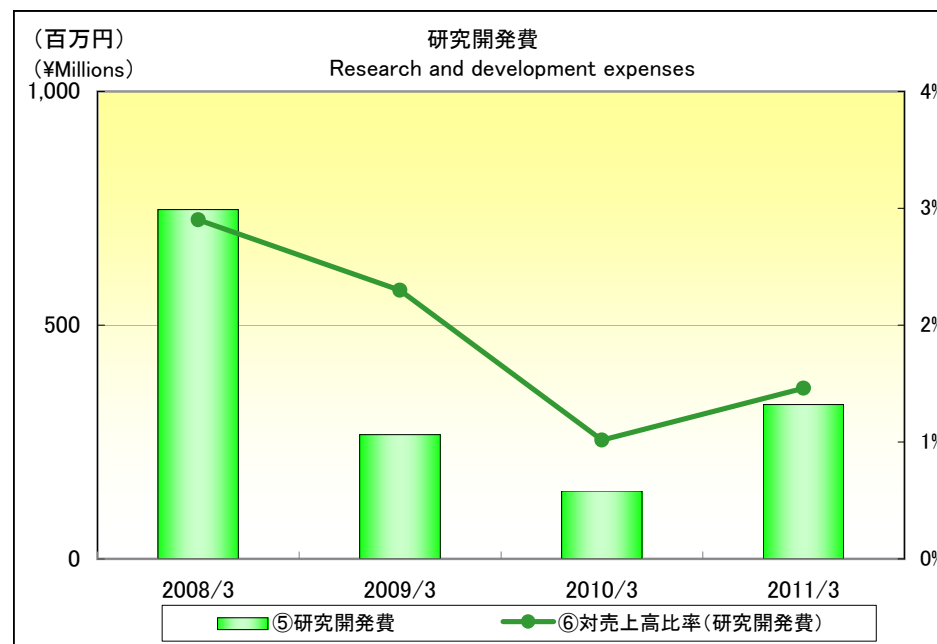
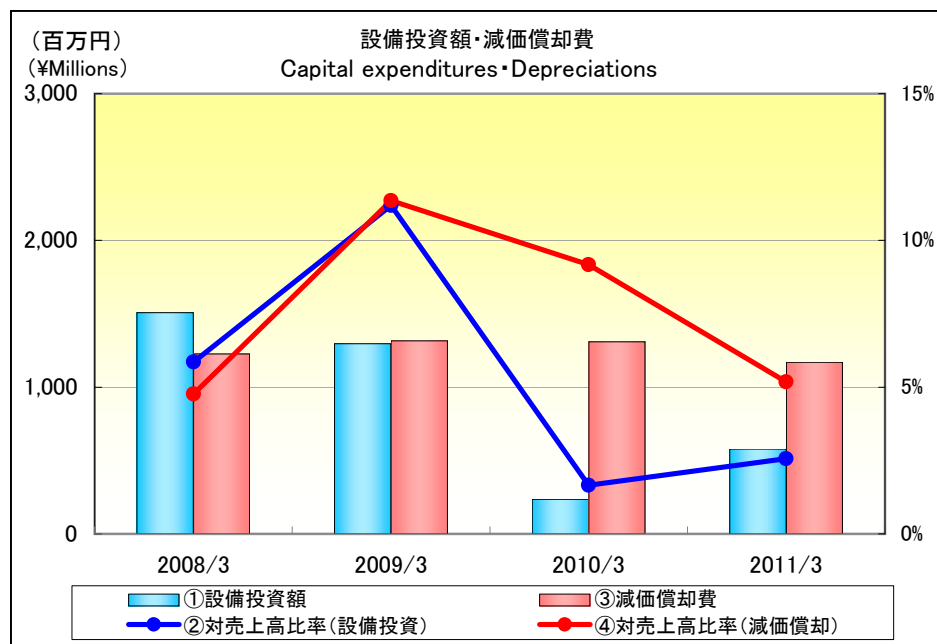
製品別受注高 Order received by product group

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6
受注高合計 Total order received	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	1,679	1,275	498	314	3,767	961	976	1,383	1,951	5,273	2,587	1,554	1,455	1,841	7,438	1,558
半導体製造装置 ② Semiconductor manufacturing equipment	2,166	1,431	-82	376	3,892	1,217	1,433	2,618	3,255	8,524	4,539	1,784	1,622	1,800	9,746	2,128
LED樹脂封止装置・金型 ③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	492	376	234	372	1,477	311	395	1,138	827	2,673	1,546	465	454	335	2,801	227
ファインプラスチック成形品 ④ Engineering plastic molded products	296	326	301	288	1,212	295	264	267	282	1,110	316	327	326	327	1,298	350
月平均	1,545	1,137	317	450	863	929	1,023	1,802	2,105	1,465	2,996	1,377	1,286	1,435	1,774	1,422

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6
受注高合計 Total order received	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265
日本 ⑤ Japan	1,178	1,024	966	742	3,911	910	863	1,229	1,400	4,404	1,038	781	853	875	3,548	821
アジア太平洋 Asia pacific	3,339	2,026	-47	578	5,897	1,590	2,083	3,995	4,801	12,471	7,753	2,893	2,825	3,311	16,783	3,356
(内 台湾) ⑥ Taiwan	1,277	1,135	-307	118	2,223	627	667	1,858	1,823	4,976	2,863	992	921	913	5,691	615
(内 韓国) ⑦ Korea	70	100	61	32	266	75	97	31	160	364	546	415	395	277	1,635	435
(内 中国) ⑧ China	854	404	18	254	1,531	415	764	663	1,507	3,351	2,456	376	907	1,198	4,938	1,801
(内 その他アジア) ⑨ Other asia	1,136	386	180	172	1,875	471	554	1,442	1,310	3,778	1,886	1,108	601	921	4,518	503
米州 ⑩ America	39	386	-22	7	410	175	74	73	93	417	168	268	95	90	623	44
欧州 ⑪ Europe	78	-27	55	23	130	109	48	108	20	287	29	188	84	26	329	43

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結) (Consolidated)		(単位:百万円/¥Millions)				
決算期		2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2011/6
キャッシュフロー	Cash flows					
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	2,587	606	2,494	5,571	141
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-1,083	-1,490	-290	-620	-247
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-1,947	1,972	-2,733	-3,808	-950
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	3,351	4,399	3,836	4,933	3,851
設備投資額	①Capital expenditures	1,508	1,296	236	578	187
対売上比率	②Ratio of sales	5.86	11.19	1.65	2.56	4.66
減価償却費	③Depreciations	1,227	1,315	1,309	1,170	271
対売上比率	④Ratio of sales	4.76	11.36	9.17	5.18	6.76
研究開発費	⑤Research and development expenses	747	266	145	330	75
対売上比率	⑥Ratio of sales	2.90	2.30	1.02	1.46	1.87